

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯國際截至二零一零年九月三十日止三個月業績公佈

- 二零一零年第三季的營收總額，由二零一零年第二季的三億八千一百一十萬元上升 7.6%至四億一千零一十萬元，與二零零九年第三季相比上升 26.8%。
- 二零一零年第三季的毛利率由二零一零年第二季的 15.6%增長至 24.5%主要是由於產能利用率提高及折舊費用降低所致。
- 二零一零年第三季來自於經營活動的現金淨額由二零一零年第二季的一億六千七百五十萬元減少至一億二千五百二十萬元。
- 二零一零年第三季普通股持有人應佔盈利為三千零四十萬元，相對二零一零年第二季應佔盈利九千六百萬元。
- 每股美國預托股股份盈利(稀釋)為 0.06 元。

以下為本公司於二零一零年十一月二日就截至二零一零年九月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中國上海 — 2010 年 11 月 2 日 — 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所：SMI；香港聯交所：981)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零一零年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零一零年第三季概要

- 二零一零年第三季的營收總額，由二零一零年第二季的三億八千一百一十萬元上升 7.6% 至四億一千零一十萬元，與二零零九年第三季相比上升 26.8%。
- 二零一零年第三季的毛利率由二零一零年第二季的 15.6% 增長至 24.5% 主要是由於產能利用率提高及折舊費用降低所致。
- 二零一零年第三季來自於經營活動的現金淨額由二零一零年第二季的一億六千七百五十萬元減少至一億二千五百二十萬元。
- 二零一零年第三季普通股持有人應佔盈利為三千零四十萬元，相對二零一零年第二季應佔盈利九千六百萬美元。
- 每股美國預托股股份盈利(稀釋)為 0.06 元。

二零一零年第四季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 季對季銷貨額的增長預期趨於平緩。
- 毛利率預期達到 21% 至 23%。
- 預期營業費用不含匯兌損益介於八千萬至八千四百萬美元之間。
- 2010 年度預期資本支出介於七億五千萬至八億美元之間。

在評論季度業績時，中芯國際總裁兼首席執行官王寧國博士表示：「我高興地向大家報告，有賴於良好的市場環境和中芯國際的內部改善，中芯國際在本季度於業務經營及淨收入方面實現全面盈利。儘管產能僅有 3% 的同比增長，公司盈利比去年同期增長了 27%，毛利率亦從去年同期不到 0.8% 攀升至 24.5% 的水平。」

65 納米產品占總收入的比重相比第二季度翻了一番。我們的 40 納米低漏電工藝技術的開發已按目標完成並已通過主要客戶的認可。我們正在加快其他 45 納米技術專案的研發，目標於 2011 年下半年取得收入。」

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1) 條規定的披露責任於二零一零年十一月二日作出本公佈。

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一零年十一月三日，星期三

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-617-597-5342(密碼：SMIC)或香港 852-3002-1672(密碼：SMIC)

二零一零年第三季業績公佈網上直播可於 www.smics.com 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的電子檔。

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司(“中芯國際”，紐約證交所股票代碼:SMI，香港聯合交易所股票代碼: 981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 45/40 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和三座 200mm 晶圓廠。在北京建有兩座 300mm 晶圓廠，在天津建有一座 200mm 晶圓廠，在深圳有一座 200mm 晶圓廠在興建中，在成都擁有一座封裝測試廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本、台灣提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯國際代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶圓廠。

詳細資訊請參考中芯國際網站 <http://www.smics.com>

安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括我們相信我們即將盈利和“2010 年第三季度指引”等聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「有信心」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、全球經濟衰退及其對中國經濟的影響、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯抓住在中國發展機遇的能力、中芯於加強全面產品組合的能力、半導體代工服務供需情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、能否有足夠的產能，終端市場的財政穩定、中芯股價將來的變動和將來潛在的訴訟和索償。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文件資料，包括其於二零一零年六月二十九日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析」部分，並中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性聲明，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明聲明的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

二零一零年第三季經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一零年 第三季度	二零一零年 第二季度	季度比較	二零零九年 第三季度	年度比較
銷貨收入	410,080	381,142	7.6%	323,356	26.8%
銷貨成本	309,440	321,755	-3.8%	320,702	-3.5%
毛利	100,640	59,387	69.5%	2,654	3692.0%
營業費用	79,952	71,507	11.8%	99,184	-19.4%
營業利益/(虧損)	20,688	(12,120)	-	(96,530)	-
其他收入/(費用), 淨額	13,358	101,812	-86.9%	(3,943)	-
所得稅利益/(費用)	(3,634)	6,466	-	31,704	-
稅後淨盈利/(虧損)	30,412	96,158	-68.4%	(68,769)	-
按權益法認列之投資淨利/(虧損)	295	141	109.2%	(313)	-
淨盈利/(虧損)	30,707	96,299	-68.1%	(69,081)	-
非控制權益持有人利息	(265)	(262)	1.1%	(265)	0.0%
普通股持有人應佔盈利/(虧損)	30,442	96,037	-68.3%	(69,346)	-
毛利率	24.5%	15.6%		0.8%	
營業利潤率	5.0%	-3.2%		-29.9%	
每股普通股股份淨盈利/(虧損) — 基本 ⁽¹⁾	0.00	0.00		(0.00)	
每股美國預托股股份淨盈利/(虧損) -基本	0.06	0.21		(0.16)	
每股普通股股份淨盈利/(虧損) — 稀釋 ⁽¹⁾	0.00	0.00		(0.00)	
每股美國預托股股份淨盈利/(虧損) -稀釋	0.06	0.20		(0.16)	
晶圓出貨(約當 8 吋) ⁽²⁾	516,792	496,766	4.0%	429,843	20.2%
產能利用率	96.4%	94.3%		87.3%	

附注：

(1) 基於二零一零年第三季加權平均普通股 255 億 6 千 7 百萬股(基本)及 257 億 4 千 7 百萬股(稀釋)，二零一零年第二季 224 億 8 千萬股(基本)及 245 億 3 千 4 百萬股(稀釋)，二零零九年第三季 223 億 6 千 8 百萬股(基本)及 223 億 6 千 8 百萬股(稀釋)。

(2) 包括銅製程

- 二零二零年第三季淨銷貨收入由二零二零年第二季的 3 億 8 千 1 百 10 萬元上升至 4 億 1 千零 10 萬元，季度升幅 7.6%，是由於晶圓出貨上升 4.0%所致。
- 二零二零年第三季的銷貨成本與二零二零年第二季的 3 億 2 千 1 百 80 萬元相比，下降 3.8%至 3 億零 9 百 40 萬元，主要是由於折舊費用降低所致。
- 二零二零年第三季的毛利為 1 億零 60 萬元，相對二零二零年第二季的 5 千 9 百 40 萬元及二零零九年第三季的 2 百 70 萬元。
- 二零二零年第三季的毛利率由二零二零年第二季的 15.6%增長至 24.5%，主要是由於產能利用率提高及折舊費用降低所致。
- 二零二零年第三季的營業費用與二零二零年第二季的 7 千 1 百 50 萬元相比，季度升幅 11.8%至 8 千萬元。季度升幅是由於研發費用的增加及出售設備和固定資產的損失所致。
- 二零二零年第三季的研究及開發費用與二零二零年第二季的 4 千 3 百 30 萬元相比，季度升幅 9.3%至 4 千 7 百 40 萬元，是由於研發試驗費用增加所致。
- 二零二零年第三季的管理費用與二零二零年第二季的 1 千 5 百萬元相比上升至 1 千 6 百 80 萬元，是由於第二季有 5 百 40 萬元匯兌收益所致。
- 二零二零年第三季的行銷費用由二零二零年第二季的 700 萬元上升至 780 萬元，季度升幅 10.7%，主要是由於銷售活動及相關費用的增加所致。

收入分析

銷售分析			
以應用分類	二零一零年 第三季度	二零一零年 第二季度	二零零九年 第三季度
電腦	3.6%	3.4%	5.3%
通訊	45.9%	47.1%	46.7%
消費	42.5%	42.2%	41.9%
其他	8.0%	7.43%	6.1%
以服務分類	二零一零年 第三季度	二零一零年 第二季度	二零零九年 第三季度
邏輯 ⁽¹⁾	90.2%	90.6%	90.1%
記憶	1.1%	1.7%	4.0%
光罩製造，晶圓測試及其它	8.7%	7.7%	5.9%
以客戶類別分類	二零一零年 第三季度	二零一零年 第二季度	二零零九年 第三季度
無廠房半導體公司	74.9%	66.1%	67.3%
集成裝置製造商	15.2%	16.1%	16.1%
系統公司及其它	9.9%	17.8%	16.6%
以地區分類	二零一零年 第三季度	二零一零年 第二季度	二零零九年 第三季度
北美洲	52.1%	52.2%	59.2%
中國 ⁽²⁾	32.2%	28.7%	36.6%
歐亞 ⁽³⁾	15.7%	19.1%	4.2%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一零年 第三季度	二零一零年 第二季度	二零零九年 第三季度
65 納米	7.1%	3.7%	0.5%
90 納米	16.2%	19.9%	15.8%
0.13 微米	33.0%	32.2%	36.5%
0.15 微米	2.3%	1.8%	2.6%
0.18 微米	25.6%	26.8%	27.8%
0.25 微米	0.5%	0.5%	0.6%
0.35 微米	15.3%	15.1%	16.2%

附註：

- (1) 包括 0.13 微米銅製程
- (2) 包括香港
- (3) 不包括中國

- 二零一零年第三季 0.13 微米及以下先進製程的晶圓出貨佔總晶圓銷貨收入的 56.3%。

產能*

晶圓廠/(晶圓尺寸)	二零一零年 第三季度	二零一零年 第二季度
上海廠(8吋)	86,000	84,000
北京廠(12吋)	50,625	46,125
天津廠(8吋)	33,300	33,000
每月晶圓代工生產總產能	169,925	163,125

附注：

*在期末的月產能折算成 8 吋晶圓的片數

出貨及產能利用率

約當 8 吋晶圓	二零一零年 第三季度	二零一零年 第二季度	二零零九年 第三季度
晶圓出貨(包括銅製程)	516,792	496,766	429,843
產能利用率 ⁽¹⁾	96.4%	94.3%	87.3%

附注：

(1) 產能利用率按產出晶圓總額除以估計產能計算

- 二零一零年第三季折算成 8 吋晶圓的出貨數量較二零一零年第二季的 496,766 片增加 4.0%至 516,792 片，與二零零九年第三季度的 429,843 片相比,增加 20.2%。

詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零一零年 第三季度	二零一零年 第二季度	季度比較	二零零九年 第三季度	年度比較
銷貨成本	309,440	321,755	-3.8%	320,702	-3.5%
折舊	116,501	131,188	-11.2%	155,949	-25.3%
其他製造成本	192,941	189,620	1.8%	157,843	22.2%
股權報酬	(2)	947	-	1,024	-
毛利	100,640	59,387	69.5%	2,654	3692.0%
毛利率	24.5%	15.6%		0.8%	

- 二零一零年第三季的銷售成本與二零一零年第二季的 3 億 2 千 1 百 80 萬元相比，下降 3.8% 至 3 億零 9 百 40 萬元，主要是由於折舊費用降低所致。
- 二零一零年第三季的毛利為 1 億零 60 萬元，相對二零一零年第二季的 5 千 9 百 40 萬元及二零零九年第三季的 2 百 70 萬元。
- 二零一零年第三季的毛利率由二零一零年第二季的 15.6% 增長至 24.5%，主要是由於晶圓產能利用率提高及折舊費用降低所致。

營業費用分析

以千美元計	二零一零年 第三季度	二零一零年 第二季度	季度比較	二零零九年 第三季度	年度比較
總營業費用	79,952	71,507	11.8%	99,184	-19.4%
研究及開發	47,377	43,330	9.3%	50,003	-5.3%
管理	16,754	15,017	11.6%	31,922	-47.5%
行銷	7,771	7,019	10.7%	7,693	1.0%
無形資產攤銷	6,742	6,686	0.8%	9,535	-29.3%
資產處置損失(利益)	1,307	(545)	-	29	4406.9%

- 二零一零年第三季的總營業費用與二零一零年第二季的 7 千 1 百 50 萬元相比，季度升幅 11.8% 至 8 千萬元。季度升幅是由於研發費用的增加及出售設備與固定資產的損失所致。
- 二零一零年第三季的研究及開發費用與二零一零年第二季的 4 千 3 百 30 萬元相比，季度升幅 9.3% 至 4 千 7 百 40 萬元，是由於研發試驗費用增加所致。
- 二零一零年第三季的管理費用與二零一零年第二季的 1 千 5 百萬元相比上升至 1 千 6 百 80 萬元，是由於第二季有 5 百 40 萬元匯兌收益所致。
- 二零一零年第三季的行銷費用由二零一零年第二季的 700 萬元上升至 7 百 80 萬元，季度升幅 10.7%，主要是由於銷售活動及相關費用的增加所致。

其他收入(支出)

以千美元計	二零一零年 第三季度	二零一零年 第二季度	季度比較	二零零九年 第三季度	年度比較
其他收入(支出)，淨額	13,358	101,812	-86.9%	(3,943)	-
利息收入	1,030	879	17.2%	634	62.5%
利息支出	(6,781)	(6,293)	7.8%	(7,941)	-14.6%
所承諾授出的股份及認 股權證之公平價值變動	10,793	105,952	-89.8%	-	-
匯兌收益(虧損)	1,557	(3,164)	-	2,441	-36.2%
其他，淨額	6,759	4,438	52.3%	923	632.3%

- 合併營業和營業外的匯兌損益，公司於二零一零年第三季整體錄得匯兌收益 140 萬元，相對二零一零年第二季錄得匯兌收益 220 萬元。
- 二零一零年第三季其他營業外收入包括了 1 千零 80 萬元與訴訟和解相關的股權及認購權證授予協定的公平價值的改變。

折舊及攤銷

- 二零一零年第三季的折舊及攤銷總額從二零一零年第二季的 1 億 6 千 4 百 90 萬元降低至 1 億 4 千 8 百 40 萬元，是由於部份 8 吋生產設備折舊完畢所致。

流動資金

以千美元計	二零一零年 第三季度	二零一零年 第二季度
現金及現金等價物	472,247	506,547
限制性現金	95,958	37,099
應收賬款	210,491	208,856
存貨	225,454	203,901
其他	89,253	53,410
流動資產總計	1,093,403	1,009,813
應付賬款	407,747	254,967
短期借款	402,248	357,387
長期借款的即期部份	215,671	275,294
其他	160,680	328,668
流動負債總計	1,186,346	1,216,316
現金比率	0.4x	0.4x
速動比率	0.5x	0.6x
流動比率	0.9x	0.8x

資本結構

以千美元計	二零一零年 第三季度	二零一零年 第二季度
現金及現金等價物	472,247	506,547
限制性現金	95,958	37,099
長期票據的即期部分	34,547	54,164
長期票據的非即期部分	70,414	69,921
短期借款	402,248	357,387
長期借款的即期部份	215,671	275,294
長期借款	307,459	365,027
借款總計	925,378	997,708
股本	1,995,798	1,717,011
總債務股本比率	46.4%	58.1%

- 二零一零年第三季股本為 20 億元相對於第二季的 17 億元，增加了 3 億元主要是由於新股的發行及與訴訟和解相關的負債轉為股本的重分類。

現金流量概要

以千美元計	二零一零年 第三季度	二零一零年 第二季度
來自於經營活動的現金淨額	125,170	167,495
來自於投資活動的現金淨額	(164,825)	(107,885)
來自於融資活動的現金淨額	5,550	(75,757)
匯率變動的影響	(195)	(514)
現金變動淨額	(34,300)	(16,661)

資本開支概要

- 二零一零年第三季資本支出為 2 億 9 千 7 百萬元。

近期公佈

- 中芯國際即將注資武漢新芯,續寫科學發展新篇章 (2010-10-29)
- 董事會會議日期通知 (2010-10-20)
- ARM 與中芯國際將合作關係拓展到 65 以及 40 納米工藝(2010-10-11)
- 二零一零年九月二十一日舉行之股東特別大會投票表決結果 (2010-09-21)
- 中芯國際 2010 年技術研討會於上海揭開序幕 (2010-09-16)
- 中芯國際在 65-40 納米設計中採用 Cadence 矽實現端對端產品線 (2010-09-16)
- 授出購股期權 (2010-09-08)
- 於二零一零年九月二十一日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格 (2010-09-03)
- 股東特別大會通告 (2010-09-03)
- 通函 (1)大唐電信科技產業控股有限公司根據特別授權認購新股份及(2)解除大唐電信科技產業控股有限公司禁售限制之不獲豁免關連交易 (2010-09-03)
- 回條 (2010-09-03)
- 登記股東之通知信函及變更申請表格 (2010-09-03)
- 非登記股東之通知信函及申請表格 (2010-09-03)
- 2010 中期報告 (2010-09-03)
- 暫停辦理股份過戶登記 (2010-09-01)
- 截至二零一零年六月三十日止六個月未經審核中期業績公佈 (2010-08-27)
- (1)大唐電信科技產業控股有限公司根據特別授權認購新股份及(2)解除大唐電信科技產業控股有限公司禁售限制之不獲豁免關連交易 (2010-08-16)
- 董事會會議日期通知 (2010-08-16)
- 中芯國際截至二零一零年六月三十日止三個月業績公佈 (2010-08-10)
- 中芯國際 65 納米技術成功進入量產階段 (2010-08-03)
- 中芯國際宣佈二零一零年第二季度網上會議 (2010-07-30)
- 董事會會議日期通知 (2010-07-29)
- 中芯國際和 Virage Logic 拓展夥伴關係至 40 納米低漏電工藝 (2010-07-22)
- 海外監管公告(2010-07-21)
- 根據一般授權的新股配售已經完成(2010-07-15)
- 根據一般授權配售新股份;(1)大唐電信科技產業控股有限公司根據特別授權潛在認購新股份(2)解除大唐禁售限制之不獲豁免關連交易;台積電的優先認購權 (2010-07-08)
- 潛在不獲豁免關連交易(1)大唐潛在行使優先認購權及進一步認購股份及(2)解除大唐禁售限制; 台積電的優先認購權(2010-07-07)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站。

http://www.smics.com/website/cnVersion/Press_Center/newsRelease.ftl

中芯國際集成電路製造有限公司

合併資產負債表

(以美元為單位,每股資料除外)

截至以下日期止

	二零二零年 九月三十日 (未經審核)	二零二零年 六月三十日 (未經審核)
資產		
流動資產：		
現金及現金等價物	472,247,166	506,547,279
限定用途的現金	95,957,555	37,098,779
短期投資	2,002,889	-
應收賬款，已扣除撥備分別為二零一 零年九月三十日\$77,543,500元及二零一 零年六月三十日\$77,464,910元	210,491,164	208,856,202
存貨	225,453,953	203,900,692
預付款項及其它流動資產	73,065,420	38,703,151
待售資產	8,746,412	9,167,973
遞延稅資產的即期部分	5,438,685	5,538,552
流動資產合計	1,093,403,244	1,009,812,628
預付土地使用權	79,234,001	79,537,003
廠房及設備，淨額	2,205,572,342	2,053,713,421
購入無形資產，淨額	176,426,548	181,805,429
股權投資	9,539,040	9,244,259
其他長期預付款	202,062	143,033
遞延稅資產	106,957,439	109,849,717
資產合計	3,671,334,676	3,444,105,490
負債及股東權益		
流動負債：		
應付帳款	407,747,222	254,967,307
預提費用及其它流動負債	124,199,482	113,563,072
短期借款	402,248,072	357,387,090
長期票據的即期部份	34,546,719	54,164,481
長期借款的即期部份	215,671,297	275,293,978
與訴訟和解相關的股份發行及認購權 證的協定	-	160,846,576
應付所得稅	1,933,010	93,799
流動負債合計	1,186,345,802	1,216,316,303

長期負債：		
長期票據	70,414,305	69,920,879
長期借款	307,459,182	365,027,154
與特許權協定相關的長期應付款	2,447,919	2,418,587
其他長期負債	72,191,325	36,952,392
遞延稅負債	1,051,692	1,096,532
長期負債合計	453,564,423	475,415,544
負債合計	1,639,910,225	1,691,731,847
非控制權益	35,626,849	35,362,192
股東權益：		
普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，於二零一零年九月三十日及二零一零年六月三十日已發行及流通在外的股份分別為 25,793,035,903 股及 22,480,259,472 股。	10,317,215	8,992,104
額外繳入股本	3,754,361,545	3,507,140,466
累計其他綜合虧損	(1,364,352)	(1,161,906)
累計虧絀	(1,767,516,806)	(1,797,959,213)
股東權益合計	1,995,797,602	1,717,011,451
總負債，非控制權益及股東權益合計	3,671,334,676	3,444,105,490

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司
合 併 損 益 表
(以美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一零年 九月三十日 (未經審核)	二零一零年 六月三十日 (未經審核)
銷貨收入	410,080,265	381,142,152
銷貨成本	309,440,112	321,755,444
毛利	100,640,153	59,386,708
營業費用：		
研究及開發	47,376,950	43,329,679
管理	16,754,372	15,017,028
行銷	7,771,330	7,019,386
購入無形資產攤銷	6,742,249	6,685,822
來自廠房設備和其他固定資產的出售 損失（盈利）	1,307,497	(545,040)
營業費用總額	79,952,398	71,506,875
營業利益（虧損）	20,687,755	(12,120,167)
其他收入(支出)：		
利息收入	1,029,621	879,279
利息支出	(6,781,385)	(6,293,613)
所承諾授出的股份及認股權證之公平 價值變動	10,793,350	105,952,415
匯兌收益(損失)	1,557,170	(3,164,049)
其他,淨額	6,759,639	4,437,675
其他收入(支出), 淨額	13,358,395	101,811,707
所得稅前盈利(虧損)	34,046,150	89,691,540
所得稅利益（費用）	(3,633,865)	6,466,243
按權益法認列之投資淨利	294,780	140,793
淨盈利	30,707,065	96,298,576
非控制權益持有人利息	(264,658)	(261,781)
中芯國際應佔盈利(虧損)	30,442,407	96,036,795

每股股份盈利(虧損)，基本	0.00	0.00
每股股份盈利(虧損)，稀釋	0.00	0.00
每股美國預托股份盈利(虧損)，基本	0.06	0.21
每股美國預托股份盈利(虧損)，稀釋	0.06	0.20
用作計算基本每股普通股盈利 (虧損)額的股份	<u>25,566,696,208</u>	<u>22,480,222,740</u>
用作計算稀釋每股普通股盈利 (虧損)額的股份	<u>25,747,346,720</u>	<u>24,533,730,903</u>

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司
合 併 現 金 流 量 表
(以美元為單位)

截至以下日期止三個月

	二零一零年 九月三十日 (未經審核)	二零一零年 六月三十日 (未經審核)
經營活動:		
淨盈利	30,707,065	96,298,576
淨盈利至經營活動所得現金淨額對賬的調整：		
遞延稅	2,947,304	(8,468,268)
處置設備及其它長期資產損失（盈利）	1,307,497	(545,040)
折舊及攤銷	141,501,326	155,371,401
購入無形資產攤銷	6,742,249	6,685,823
股權報酬	194,180	2,802,616
長期票據及與特許權協定相關的長期應付款的 非現金利息費用	961,088	1,120,440
股權投資利益	(294,780)	(140,793)
股權及認購權證授予協定的公平價值改變	(10,793,350)	-
備抵呆帳	78,590	(105,952,415)
其他非現金費用	411,324	315,823
營運資產及負債的變動：		
應收賬款，淨額	(2,017,155)	(4,189,347)
存貨	(21,553,261)	(9,296,368)
預付款及其它流動資產	(34,421,298)	(6,362,497)
預付土地使用權	(82,190)	(2,359,437)
應付賬款	11,685,232	19,833,793
預提費用及其它流動負債	12,697,175	7,063,135
應付所得稅	1,839,211	12,489
其他長期負債	35,238,933	15,304,717
與經營活動有關的限定用途現金的變動	(51,979,109)	-
經營活動所得的現金淨額	125,170,031	167,494,648
投資活動:		
購入廠房、設備	(157,530,750)	(87,494,465)
出售設備所得款項	2,221,027	352,200
出售待售資產所得款項	793,973	4,382,259

購買無形資產	(1,437,828)	(17,309,010)
購買短期投資	(18,000,000)	(3,000,000)
出售短期投資	16,007,758	2,997,000
與投資活動有關的限定用途現金的變動	(6,879,667)	(7,812,357)
投資活動所耗的現金淨額	(164,825,487)	(107,884,373)
融資活動:		
短期借款所得款項	261,120,000	128,442,986
償還短期借款所支付的款項	(216,259,018)	(104,850,783)
償還長期借款所支付的款項	(117,190,654)	(79,997,083)
償還長期票據所支付的款項	(20,000,000)	(20,000,000)
發行普通股所得的款項	97,122,212	-
行使員工認股權所得的款項	757,387	647,547
融資活動所得(耗)的現金淨額	5,549,927	(75,757,333)
匯率變動的影響數	(194,584)	(513,590)
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(34,300,113)	(16,660,648)
現金及現金等價物—期初	506,547,279	523,207,927
現金及現金等價物—期末	472,247,166	506,547,279

於本公告日期，本公司董事分別為董事會主席兼獨立非執行董事江上舟先生、本公司總裁兼首席執行官兼執行董事王寧國博士、本公司非執行董事陳山枝先生、高永崗先生及周傑先生(及周傑先生的替任董事汪正綱先生)，以及本公司獨立非執行董事川西剛先生、陳立武先生。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
王寧國
總裁，首席執行官
執行董事

中國上海

二零一零年十一月二日

* 僅供識別